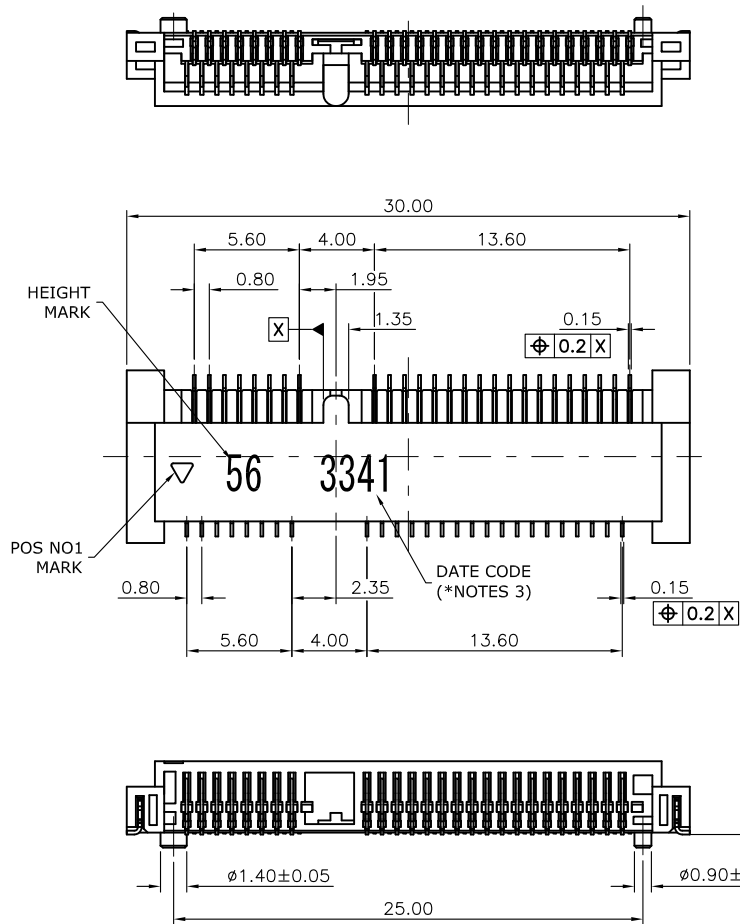




NOTES :

1.MATERIAL :

INSULATOR : HIGH TEMPRATURE THERMOPLASTIC,
UL94V-0,BLACK
CONTACT : COPPER ALLOY

2.PLATING:

CONTACT AREA : GOLD FLASH PLATED OVER Ni
SOLDER AREA : Tin PLATED OVER Ni

3.DATE CODE: 3 3 4 1

YEAR 2013 WEEK 34
DAY 1 AT WEEK

更改 REV	最 變 內 容 MODIFICATION
B	ECN03918
C	ECN04086
D	ECN04116
E	ECN04167

GENERAL TOLERANCE		KINGCONN 皇海科技股份有限公司	
X $\pm$ 0.50	X* $\pm$ 5 °	名 稱(TITLE) mini PCI EXPRESS CONNECTOR H=5.6mm	
.X $\pm$ 0.30	.X* $\pm$ 2 °		
.XX $\pm$ 0.20	.XX* $\pm$ 1 °		
單 位(UNIT) mm	料 號(PART NO.) 7MPCI-F0-1012	圖 號(DWG NO.) 7MPCI-F0-1012-E	圖 號(DWG NO.) 7MPCI-F0-1012-E
審 核(APPROVAL)	核 對(CHECKED)	製 圖(DRAWN)	公 司 SCALE 1:1 圖 號 SHEET 1/2 圖 號 REV E



